

**COMBINED DECLARATION (37 CFR § 1.63) AND ASSIGNMENT (DUAL PURPOSE)
FOR UTILITY OR DESIGN PATENT APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET**

DECLARATION:

The within-identified application was made or authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. § 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

ASSIGNMENT:

WHEREAS we, the undersigned,

Lei Zhou, of c/o WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, China

Gengjie Lin, of c/o WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, China

Zhixiong Liao, of c/o WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, China

Xiaofeng Wu, of c/o WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, China;

Xing Qu, of c/o WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, China;

are inventors of certain inventions described and claimed in "**HETEROBIFUNCTIONAL COMPOUNDS AND METHODS OF TREATING DISEASE**" and hereby execute an International application therefor, having Application No. **PCT/US2024/051958**, filing date of **October 18, 2024**, and

are also aware of the following priority application(s):

Application No.	Filing Date
CN 202411404732.7	October 9, 2024
US 63/563,000	March 8, 2024
US 63/618,075	January 5, 2024
US 63/544,710	October 18, 2023

WHEREAS, **WuXi AppTec** (hereinafter termed "Assignee"), having a place of business at **288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai, 200131, China**, desires to acquire the entire right, title and interest in and to said application and the invention disclosed therein, and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by us (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries.

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration, receipt and sufficiency of which is acknowledged by us to have been received in full from said Assignee:

1. We do hereby sell, assign, transfer and convey unto said Assignee, and/or confirm prior assignment, transfer, or conveyance unto said Assignee, the entire right, title and interest (a) in and to said application and said invention; (b) in and to all rights to apply for foreign patents on said invention pursuant to the International Convention for the Protection of Industrial Property or otherwise; (c) in and to any and all applications filed and any and all patents granted on said invention in the United States or any foreign country, including each and every application filed and each

and every patent granted on any application which is a division, substitution, or continuation of any of said applications; and (d) in and to each and every reissue or extensions of any of said patents.

2. We hereby covenant and agree to cooperate with said Assignee to enable said Assignee to enjoy to the fullest extent the right title and interest herein conveyed in the United States and foreign countries. Such cooperation by us shall include prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignee (a) for perfecting in said Assignee the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of said applications; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said invention; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said patents; (e) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (f) for legal proceedings involving said invention and any applications therefor and any patents granted thereon, including without limitation opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by us in providing such cooperation shall be paid for by said Assignee.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon us, our respective heirs, legal representatives and assigns.

4. We hereby warrant and represent that we have not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

IN WITNESS WHEREOF, we have executed and delivered this instrument to said Assignee.

WuXi AppTec ("Assignee")

By: Feng Zhao
Name: FENG ZHAO
Title: _____
Date: 07/01/2025

WITNESSES

Signature: _____

Signature: _____

By: <u>Lei Zhou</u> Lei Zhou Date: <u>07/01/2025</u> WITNESSES: Signature: _____ Signature: _____	By: <u>Gengjie Lin</u> Gengjie Lin Date: <u>06/30/2025</u> WITNESSES: Signature: _____ Signature: _____
--	--

By: <u>Zhixiong Liao</u> Zhixiong Liao Date: <u>06/30/2025</u> WITNESSES: Signature: _____ Signature: _____	By: <u>Xiaofeng Wu</u> Xiaofeng Wu Date: <u>06/30/2025</u> WITNESSES: Signature: _____ Signature: _____
--	--

By:	<u>Xing Qu</u>
	Xing Qu
Date:	<u>06/30/2025</u>
WITNESSES:	
Signature:	<u></u>
Signature:	<u></u>

BUSINESS.32166557.1

**COMBINED DECLARATION (37 CFR § 1.63) AND ASSIGNMENT (DUAL PURPOSE)
FOR UTILITY OR DESIGN PATENT APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET**

DECLARATION:

The within-identified application was made or authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. § 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

ASSIGNMENT:

WHEREAS we, the undersigned,

Ming Gao, of c/o Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., No. 90 Delin Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai; 200131, China;

Lele Sun, of c/o Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., No. 90 Delin Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai; 200131, China;

Yurong Zhang, of c/o Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., No. 90 Delin Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai; 200131, China;

Zhipeng Wu, of c/o Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., No. 90 Delin Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai; 200131, China;

are inventors of certain inventions described and claimed in **"HETEROBIFUNCTIONAL COMPOUNDS AND METHODS OF TREATING DISEASE"** and hereby execute an International application therefor, having Application No. **PCT/US2024/051958**, filing date of **October 18, 2024**, and

are also aware of the following priority application(s):

Application No.	Filing Date
CN 202411404732.7	October 9, 2024
US 63/563,000	March 8, 2024
US 63/618,075	January 5, 2024
US 63/544,710	October 18, 2023

WHEREAS, **Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd.** (hereinafter termed "Assignee"), having a place of business at **No. 90 Delin Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, 200131, China**, desires to acquire the entire right, title and interest in and to said application and the invention disclosed therein, and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by us (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries.

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration, receipt and sufficiency of which is acknowledged by us to have been received in full from said Assignee:

1. We do hereby sell, assign, transfer and convey unto said Assignee, and/or confirm prior assignment, transfer, or conveyance unto said Assignee, the entire right, title and interest (a) in and to said application and said invention; (b) in and to all rights to apply for foreign patents on said invention pursuant to the International Convention for the Protection of Industrial Property or otherwise; (c) in and to any and all applications filed and any and all patents granted on said invention in the United States or any foreign country, including each and every application filed and each and every patent granted on any application which is a division, substitution, or continuation of any of said applications; and (d) in and to each and every reissue or extensions of any of said patents.

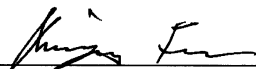
2. We hereby covenant and agree to cooperate with said Assignee to enable said Assignee to enjoy to the fullest extent the right title and interest herein conveyed in the United States and foreign countries. Such cooperation by us shall include prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignee (a) for perfecting in said Assignee the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of said applications; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said invention; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said patents; (e) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (f) for legal proceedings involving said invention and any applications therefor and any patents granted thereon, including without limitation opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by us in providing such cooperation shall be paid for by said Assignee.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon us, our respective heirs, legal representatives and assigns.

4. We hereby warrant and represent that we have not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

IN WITNESS WHEREOF, we have executed and delivered this instrument to said Assignee.

Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd.
("Assignee")

By: 
Name: Xiaoyong Fu
Title: Executive Vice President, Head of STA
Date: June 30, 2025

WITNESSES

Signature: _____

Signature: _____

By: <u>Ming Gao</u> Ming Gao Date: <u>06/30/2025</u> WITNESSES: Signature: _____ Signature: _____	By: <u>Lele Sun</u> Lele Sun Date: <u>06/30/2025</u> WITNESSES: Signature: _____ Signature: _____
--	--

By: <u>Yurong Zhang</u> Yurong Zhang Date: <u>06/30/2025</u> WITNESSES: Signature: _____ Signature: _____	By: <u>Zhipeng Wu</u> Zhipeng Wu Date: <u>06/30/2025</u> WITNESSES: Signature: _____ Signature: _____
--	--

**COMBINED DECLARATION (37 CFR § 1.63) AND ASSIGNMENT (DUAL PURPOSE)
FOR UTILITY OR DESIGN PATENT APPLICATION USING AN APPLICATION DATA SHEET**

DECLARATION:

The within-identified application was made or authorized to be made by me.

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. § 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

ASSIGNMENT:

WHEREAS we, the undersigned,

Kyle J. Eastman, of c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States of America;

Katherine J. Kayser-Bricker, of c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States of America;

James John Mousseau, of c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States of America;

Michael Barrington Martin, of c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States of America;

Matthew Alexander Perry, of c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States of America;

David E. Puleo, of c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States of America;

Kanak Shail Raina, of c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States of America;

Nilesh K. Zaware, of c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States of America;

are the inventors of the invention described and claimed in "**HETEROBIFUNCTIONAL COMPOUNDS AND METHODS OF TREATING DISEASE**" and hereby execute an International application therefor, having Application No. **PCT/US2024/051958**, filing date of **October 18, 2024**, and

are also aware of the following priority application(s):

Application No.	Filing Date
CN 202411404732.7	October 9, 2024
US 63/563,000	March 8, 2024
US 63/618,075	January 5, 2024
US 63/544,710	October 18, 2023

WHEREAS, **Halda Therapeutics OpCo, Inc.** (hereinafter termed "Assignee"), having a place of business at **115 Munson Street, Suite 101; New Haven, Connecticut 06511**, desires to acquire the entire right, title and interest in and to said application and the invention disclosed therein, and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by us (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries.

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration, receipt and sufficiency of which is acknowledged by us to have been received in full from said Assignee:

1. We do hereby sell, assign, transfer and convey unto said Assignee, and/or confirm prior assignment, transfer, or conveyance unto said Assignee, the entire right, title and interest (a) in and to said application and said invention; (b) in and to all rights to apply for foreign patents on said invention pursuant to the International Convention for the Protection of Industrial Property or otherwise; (c) in and to any and all applications filed and any and all patents granted on said invention in the United States or any foreign country, including each and every application filed and each and every patent granted on any application which is a division, substitution, or continuation of any of said applications; and (d) in and to each and every reissue or extensions of any of said patents.

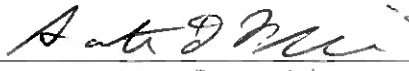
2. We hereby covenant and agree to cooperate with said Assignee to enable said Assignee to enjoy to the fullest extent the right title and interest herein conveyed in the United States and foreign countries. Such cooperation by us shall include prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignee (a) for perfecting in said Assignee the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of said applications; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said invention; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said patents; (e) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (f) for legal proceedings involving said invention and any applications therefor and any patents granted thereon, including without limitation opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by us in providing such cooperation shall be paid for by said Assignee.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon us, our respective heirs, legal representatives and assigns.

4. We hereby warrant and represent that we have not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

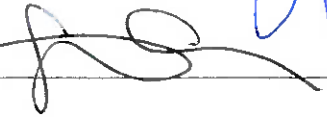
IN WITNESS WHEREOF, we have executed and delivered this instrument to said Assignee.

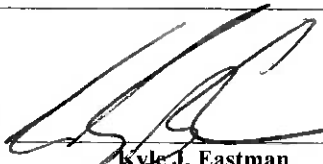
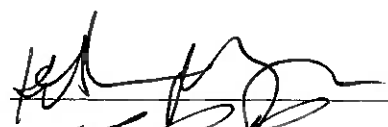
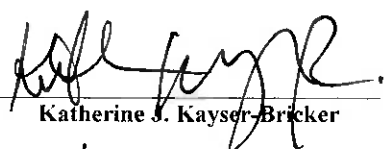
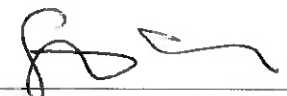
Halda Therapeutics OpCo, Inc. ("Assignee")

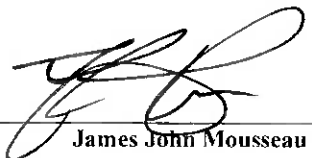
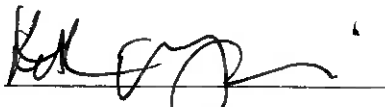
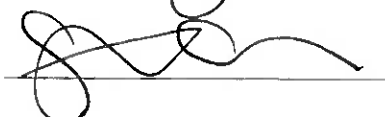
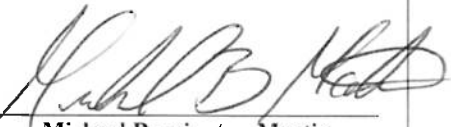
By: 
Name: Scott D Phillips
Title: Chief Financial Officer
Date: 7/8/25

WITNESSES

Signature: 

Signature: 

By:  Kyle J. Eastman Date: <u>7/16/25</u> WITNESSES: Signature:  Signature: 	By:  Katherine J. Kayser-Bricker Date: <u>7/1/2025</u> WITNESSES: Signature:  Signature: 
--	--

By:  James John Mousseau Date: <u>7/1/2025</u> WITNESSES: Signature:  Signature: 	By:  Michael Barrington Martin Date: <u>6/30/25</u> WITNESSES: Signature:  Signature: 
--	---

By: <u>Matthew G. Perry</u> Matthew Alexander Perry Date: <u>7/9/2025</u> WITNESSES: Signature: <u>Binnasume</u> Signature: <u>[Signature]</u>	By: <u>[Signature]</u> David E. Puleo Date: <u>6/30/25</u> WITNESSES: Signature: <u>[Signature]</u> Signature: <u>A by Am</u>
---	--

By: <u>[Signature]</u> Kanak Shail Raina Date: <u>7/18/25</u> WITNESSES: Signature: <u>[Signature]</u> Signature: <u>Binnasume</u>	By: <u>[Signature]</u> Nilesh K. Zaware Date: <u>7/1/25</u> WITNESSES: Signature: <u>[Signature]</u> Signature: <u>[Signature]</u>
---	---

CONFIRMATION OF ASSIGNMENT

WHEREAS, we, the undersigned, **Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd.**, having a place of business at **No. 90 Delin Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai 200131, China** (hereinafter termed "Assignor"), owner of an interest in the right, title and interest in and to certain new and useful improvements disclosed in **HETEROBIFUNCTIONAL COMPOUNDS AND METHODS OF TREATING DISEASE**, for which an International patent application having Application No. **PCT/US2024/051958** was filed **October 18, 2024**, by virtue of a prior assignment from inventors Ming Gao, Lele Sun, Yurong Zhang, and Zhipeng Wu (hereinafter termed "inventors"), and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by said inventors (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries;

WHEREAS, **WuXi AppTec (HongKong) Limited** (hereinafter termed "Assignee"), having a place of business at **Unit C, 20/F., OfficePlus @ Mong Kok, No. 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong** (hereinafter termed "Assignee"), is desirous of acquiring Assignor's entire right, title and interest in and to said application and the invention disclosed therein, and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by said Inventors (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries.

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration acknowledged by said Assignor to have been received in full from said Assignee:

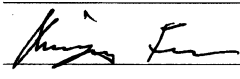
1. Said Assignor does hereby sell, assign, transfer and convey, and/or confirm prior sale, assignments, transfer, and conveyance, unto said Assignee, Assignor's entire right, title and interest (a) in and to said application and said invention; (b) in and to all rights to apply for foreign patents on said invention pursuant to the International Convention for the Protection of Industrial Property or otherwise; (c) in and to any and all applications filed and any and all patents granted on said invention in the United States or any foreign country, including each and every application filed and each and every patent granted on any application which is a division, substitution, or continuation of any of said applications; and (d) in and to each and every reissue or extensions of any of said patents.

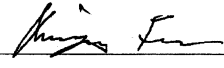
2. Said Assignor hereby covenants and agrees to cooperate with said Assignee to enable said Assignee to enjoy to the fullest extent the right title and interest herein conveyed in the United States and foreign countries. Such cooperation by said Assignor shall include prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignee (a) for perfecting in said Assignee the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of said applications; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said invention; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said patents; (e) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (f) for legal proceedings involving said invention and any applications therefore and any patents granted thereon, including without limitation opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by said Assignor in providing such cooperation shall be paid for by said Assignee.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon said Assignor, their respective heirs, legal representatives and assigns.

4. Said Assignor hereby warrants and represents that Assignor has not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

The undersigned, whose title is supplied below, is authorized to act on behalf of the Assignor.

Assignor: Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd.
Date: June 30, 2025 Signed: 
Name: Xiaoyong Fu
Title: Executive Vice President, Head of STA
Address: No. 90 Delin Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai 200131, China

Assignee: WuXi AppTec (HongKong) Limited
Date: June 30, 2025 Signed: 
Name: Xiaoyong Fu
Title: Executive Vice President
Address: Unit C, 20/F., OfficePlus @ Mong Kok, No. 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong

CONFIRMATION OF ASSIGNMENT

WHEREAS, we, the undersigned, **WuXi AppTec**, having a place of business at **288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131, China** (hereinafter termed "Assignor"), owner of an interest in the right, title and interest in and to certain new and useful improvements disclosed in **HETEROBIFUNCTIONAL COMPOUNDS AND METHODS OF TREATING DISEASE**, for which an International patent application having Application No. **PCT/US2024/051958** was filed **October 18, 2024**, by virtue of a prior assignment from inventors Lei Zhou, Gengjie Lin, Zhixiong Liao, Xiaofeng Wu and Xing Qu, (hereinafter termed "inventors"), and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by said inventors (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries;

WHEREAS, **WuXi AppTec (HongKong) Limited** (hereinafter termed "Assignee"), having a place of business at **Unit C, 20/F., OfficePlus @ Mong Kok, No. 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong** (hereinafter termed "Assignee"), is desirous of acquiring Assignor's entire right, title and interest in and to said application and the invention disclosed therein, and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by said Inventors (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries.

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration acknowledged by said Assignor to have been received in full from said Assignee:

1. Said Assignor does hereby sell, assign, transfer and convey, and/or confirm prior sale, assignments, transfer, and conveyance, unto said Assignee, Assignor's entire right, title and interest (a) in and to said application and said invention; (b) in and to all rights to apply for foreign patents on said invention pursuant to the International Convention for the Protection of Industrial Property or otherwise; (c) in and to any and all applications filed and any and all patents granted on said invention in the United States or any foreign country, including each and every application filed and each and every patent granted on any application which is a division, substitution, or continuation of any of said applications; and (d) in and to each and every reissue or extensions of any of said patents.

2. Said Assignor hereby covenants and agrees to cooperate with said Assignee to enable said Assignee to enjoy to the fullest extent the right title and interest herein conveyed in the United States and foreign countries. Such cooperation by said Assignor shall include prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignee (a) for perfecting in said Assignee the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of said applications; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said invention; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said patents; (e) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (f) for legal proceedings involving said invention and any applications therefore and any patents granted thereon, including without limitation opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by said Assignor in providing such cooperation shall be paid for by said Assignee.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon said Assignor, their respective heirs, legal representatives and assigns.

4. Said Assignor hereby warrants and represents that Assignor has not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

The undersigned, whose title is supplied below, is authorized to act on behalf of the Assignor.

Date: 07/01/2025

Assignor: WuXi AppTec

Signed: Feng Zhao

Name: FENG ZHAO

Title: _____

Address: 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131, China

Date: 07/01/2025

Assignee: WuXi AppTec (HongKong) Limited

Signed: Feng Zhao

Name: FENG ZHAO

Title: _____

Address: Unit C, 20/F., OfficePlus @ Mong Kok, No. 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong

32972382

CONFIRMATION OF ASSIGNMENT

WHEREAS, we, the undersigned, **WuXi AppTec (Hong Kong) Limited**, having a place of business at **Unit C, 20/F., OfficePlus @ Mong Kok, No. 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong** (hereinafter termed "Assignor"), owner of an interest in the right, title and interest in and to certain new and useful improvements disclosed in **HETEROBIFUNCTIONAL COMPOUNDS AND METHODS OF TREATING DISEASE**, for which an International patent application having Application No. **PCT/US2024/051958** was filed **October 18, 2024**, by virtue of a prior assignment from inventors Lei Zhou, Gengjie Lin, Zhixiong Liao, Xiaofeng Wu, Xing Qu, Ming Gao, Lele Sun, Yurong Zhang, and Zhipeng Wu (hereinafter termed "inventors"), and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by said inventors (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries;

WHEREAS, **Halda Therapeutics OpCo, Inc.** (hereinafter termed "Assignee"), having a place of business at **115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, United States** (hereinafter termed "Assignee"), is desirous of acquiring Assignor's entire right, title and interest in and to said application and the invention disclosed therein, and in and to all embodiments of the invention, heretofore conceived, made or discovered by said Inventors (all collectively hereinafter termed "said invention"), and in and to any and all patents, inventor's certificates and other forms of protection (hereinafter termed "patents") thereon granted in the United States and foreign countries.

NOW, THEREFORE, in consideration of good and valuable consideration acknowledged by said Assignor to have been received in full from said Assignee:

1. Said Assignor does hereby sell, assign, transfer and convey, and/or confirm prior sale, assignments, transfer, and conveyance, unto said Assignee, Assignor's entire right, title and interest (a) in and to said application and said invention; (b) in and to all rights to apply for foreign patents on said invention pursuant to the International Convention for the Protection of Industrial Property or otherwise; (c) in and to any and all applications filed and any and all patents granted on said invention in the United States or any foreign country, including each and every application filed and each and every patent granted on any application which is a division, substitution, or continuation of any of said applications; and (d) in and to each and every reissue or extensions of any of said patents.

2. Said Assignor hereby covenants and agrees to cooperate with said Assignee to enable said Assignee to enjoy to the fullest extent the right title and interest herein conveyed in the United States and foreign countries. Such cooperation by said Assignor shall include prompt production of pertinent facts and documents, giving of testimony, execution of petitions, oaths, specifications, declarations or other papers, and other assistance all to the extent deemed necessary or desirable by said Assignee (a) for perfecting in said Assignee the right, title and interest herein conveyed; (b) for prosecuting any of said applications; (c) for filing and prosecuting substitute, divisional, continuing or additional applications covering said invention; (d) for filing and prosecuting applications for reissuance of any said patents; (e) for interference or other priority proceedings involving said invention; and (f) for legal proceedings involving said invention and any applications therefore and any patents granted thereon, including without limitation opposition proceedings, cancellation proceedings, priority contests, public use proceedings, infringement actions and court actions; provided, however, that the expense incurred by said Assignor in providing such cooperation shall be paid for by said Assignee.

3. The terms and covenants of this assignment shall inure to the benefit of said Assignee, its successors, assigns and other legal representatives, and shall be binding upon said Assignor, their respective heirs, legal representatives and assigns.

4. Said Assignor hereby warrants and represents that Assignor has not entered and will not enter into any assignment, contract, or understanding in conflict herewith.

The undersigned, whose title is supplied below, is authorized to act on behalf of the Assignor.

Date: 07/01/2025

Assignor: WuXi AppTec (Hong Kong) Limited

Signed: Feng Zhao

Name: FENG ZHAO

Title: _____

Address: Unit C, 20 F., OfficePlus @ Mong Kok,
No. 998 Canton Road, Kowloon, Hong
Kong

Date: 8/5/2025

Assignee: Halda Therapeutics OpCo, Inc.

Signed: Scott D Phillips

Name: Scott D Phillips

Title: Chief Financial Officer

Address: 115 Munson Street, Suite 101, New Haven,
Connecticut 06511, United States

**TRADUCCIÓN - DECLARACIÓN COMBINADA (37 CFR § 1.63) Y CESIÓN (DOBLE FINALIDAD)
PARA SOLICITUD DE PATENTE O DE DISEÑO MEDIANTE UNA HOJA DE DATOS DE SOLICITUD**

DECLARACIÓN:

La solicitud aquí identificada ha sido presentada o autorizada por mí.

Considero que soy el inventor original o uno de los inventores originales de la invención reivindicada en la solicitud.

Por la presente reconozco que cualquier declaración falsa realizada a sabiendas en esta declaración es punible, en virtud del artículo 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos, con una multa o una pena de prisión de hasta cinco (5) años, o ambas.

CESIÓN:

CONSIDERANDO que nosotros, los abajo firmantes,

Lei Zhou, con domicilio en c/o WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Shanghái, 200131, China

Gengjie Lin, con domicilio en WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Shanghái, 200131, China

Zhixiong Liao, con domicilio en WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Shanghái, 200131, China

Xiaofeng Wu, con domicilio en c/o WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Shanghái, 200131, China;

Xing Qu, con domicilio en c/o WuXi AppTec, 288 Fute Zhong Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Shanghái, 200131, China;

son los inventores de determinadas invenciones descritas y reivindicadas en «COMPUESTOS HETEROBIFUNCIONALES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES» y, por la presente, presentan una solicitud internacional al respecto, con el número de solicitud PCT/US2024/051958, fecha de presentación 18 de octubre de 2024, y

tienen conocimiento asimismo de las siguientes solicitudes de prioridad:

N.º de solicitud	Fecha de presentación
CN 202411404732.7	9 de octubre de 2024
US 63/563,000	8 de marzo de 2024
US 63/618,075	5 de enero de 2024
US 63/544.710	18 de octubre de 2023

CONSIDERANDO QUE, WuXi AppTec (en lo sucesivo, «el Cesionario»), con domicilio social en 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghái, 200131, China, desea adquirir la totalidad de los derechos, títulos e intereses sobre dicha solicitud y la invención en ella descrita, así como sobre todas las realizaciones de la invención, concebidas, realizadas o descubiertas hasta la fecha por nosotros (en lo sucesivo denominadas colectivamente «dicha invención»), y sobre todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas «patentes») concedidas al respecto en los Estados Unidos y en países extranjeros.

POR LO TANTO, a cambio de una contraprestación válida y valiosa, cuyo recibo y suficiencia reconocemos haber recibido íntegramente de dicho Cesionario:

1. Por la presente vendemos, cedemos, transferimos y transmitimos al citado Cesionario, y/o confirmamos la cesión, transferencia o transmisión previa al citado Cesionario, la totalidad de los derechos, títulos e intereses (a) sobre dicha solicitud y dicha invención; (b) sobre todos los derechos a solicitar patentes extranjeras sobre dicha invención de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial o de otro modo; (c) sobre todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre dicha invención en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero, incluidas todas y cada una de las solicitudes presentadas y cada una y todas las patentes concedidas sobre cualquier solicitud que sea una división, sustitución o continuación de cualquiera de dichas solicitudes; y (d) en y sobre todas y cada una de las reemisiones o prórrogas de cualquiera de dichas patentes.

2. Por la presente nos comprometemos y acordamos cooperar con dicho Cesionario para que este pueda disfrutar en la mayor medida posible del derecho, título e interés aquí transmitidos en los Estados Unidos y en países extranjeros. Dicha cooperación por nuestra parte incluirá la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, la prestación de testimonio, la firma de peticiones, juramentos, especificaciones, declaraciones u otros documentos, y cualquier otra asistencia, todo ello en la medida en que dicho Cesionario lo considere necesario o conveniente (a) para perfeccionar en dicho Cesionario el derecho, la titularidad y el interés aquí transmitidos; (b) para tramitar cualquiera de dichas solicitudes; (c) para presentar y tramitar solicitudes sustitutivas, divisionales, continuadas o adicionales que abarquen dicha invención; (d) para presentar y tramitar solicitudes de reemisión de cualquiera de dichas patentes; (e) para procedimientos de interferencia u otros procedimientos de prioridad relacionados con dicha invención; y (f) para procedimientos legales relacionados con dicha invención y cualquier solicitud al respecto, así como cualquier patente concedida sobre la misma, incluyendo, sin limitación, procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, disputas de prioridad, procedimientos de uso público, acciones por infracción y acciones judiciales; siempre que, no obstante, los gastos en que incurramos al prestar dicha cooperación sean sufragados por dicho Cesionario.

3. Los términos y pactos de la presente cesión redundarán en beneficio del mencionado Cesionario, sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para nosotros, nuestros respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

4. Por la presente garantizamos y declaramos que no hemos celebrado ni celebraremos ninguna cesión, contrato o acuerdo que entre en conflicto con el presente.

EN FE DE LO CUAL, hemos formalizado y entregado el presente instrumento al mencionado Cesionario.

WuXi AppTec («Cesionario»)

Por: (firmado)
Nombre: FENG ZHAO
Cargo:
Fecha: 07/01/2025

TESTIGOS

Firma:

Firma:

Por: (firmado)
Nombre: Lei Zhou
Fecha: 07/01/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

Por: (firmado)
Nombre: Zhixiong Liao
Fecha: 06/30/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

Por: (firmado)
Nombre: Xing Qu
Fecha: 06/30/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

Por: (firmado)
Nombre: Gengjie Lin
Fecha: 06/30/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

Por: (firmado)
Nombre: Xiaofeng Wu
Fecha: 06/30/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

TRADUCCIÓN - DECLARACIÓN COMBINADA (37 CFR § 1.63) Y CESIÓN (DOBLE FINALIDAD) PARA SOLICITUD DE PATENTE O DE DISEÑO MEDIANTE UNA HOJA DE DATOS DE SOLICITUD

DECLARACIÓN:

La solicitud aquí identificada ha sido presentada o autorizada por mí.

Considero que soy el inventor original o uno de los inventores originales de la invención reivindicada en la solicitud.

Por la presente reconozco que cualquier declaración falsa realizada a sabiendas en esta declaración es punible, en virtud del artículo 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos, con una multa o una pena de prisión de hasta cinco (5) años, o ambas.

CESIÓN:

CONSIDERANDO que nosotros, los abajo firmantes,

Ming Gao, con domicilio social en **Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., n.º 90 de la calle Delin, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Nuevo Distrito de Pudong, Shanghái; 200131, China;**

Lele Sun, con domicilio en **c/o Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., n.º 90 de la calle Delin, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Nueva Área de Pudong, Shanghái; 200131, China;**

Yurong Zhang, con domicilio en **Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., n.º 90 de la calle Delin, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Nueva Área de Pudong, Shanghái; 200131, China;**

Zhipeng Wu, con domicilio en **Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., n.º 90 de la calle Delin, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Nueva Área de Pudong, Shanghái; 200131, China;**

son los inventores de determinadas invenciones descritas y reivindicadas en «**COMPUESTOS HETEROBIFUNCIONALES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES**» y, por la presente, presentan una solicitud internacional al respecto, con el número de solicitud **PCT/US2024/051958** y fecha de presentación del **18 de octubre de 2024**, y

también tenemos conocimiento de las siguientes solicitudes de prioridad:

N.º de solicitud	Fecha de presentación
CN 202411404732.7	9 de octubre de 2024
US 63/563,000	8 de marzo de 2024
US 63/618,075	5 de enero de 2024
US 63/544.710	18 de octubre de 2023

CONSIDERANDO QUE **Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd.** (en lo sucesivo, «el Cesionario»), con domicilio social en el **n.º 90 de Delin Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Nueva Área de Pudong, Shanghái, 200131, China**, desea adquirir la totalidad de los derechos, títulos e intereses sobre dicha solicitud y la invención en ella descrita, así como sobre todas las realizaciones de la invención, concebidas, creadas o descubiertas hasta la fecha por nosotros (en lo sucesivo denominadas colectivamente «dicha invención»), y sobre todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas «patentes») concedidas al respecto en los Estados Unidos y en países extranjeros.

POR LO TANTO, a cambio de una contraprestación válida y valiosa, cuyo recibo y suficiencia reconocemos haber recibido íntegramente de dicho Cesionario:

1. Por la presente vendemos, cedemos, transferimos y transmitimos al citado cesionario, y/o confirmamos la cesión, transferencia o transmisión previa al citado cesionario, todos los derechos, títulos e intereses (a) sobre dicha solicitud y dicha invención; (b) sobre todos los derechos a solicitar patentes extranjeras sobre dicha invención de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial o de cualquier otra forma; (c) sobre todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre dicha invención en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero, incluidas todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre cualquier solicitud que sea una división, sustitución o continuación de cualquiera de dichas solicitudes; y (d) sobre todas y cada una de las reemisiones o prórrogas de cualquiera de dichas patentes.

2. Por la presente, nos comprometemos y acordamos cooperar con dicho Cesionario para que este pueda disfrutar plenamente del derecho, la titularidad y los intereses aquí cedidos, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Dicha cooperación por nuestra parte incluirá la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, la prestación de testimonio, la firma de peticiones, juramentos, especificaciones, declaraciones u otros documentos, así como cualquier otra asistencia, todo ello en la medida en que dicho Cesionario lo considere necesario o conveniente (a) para perfeccionar en dicho Cesionario el derecho, la titularidad y los intereses aquí cedidos; (b) para tramitar cualquiera de dichas solicitudes; (c) para presentar y tramitar solicitudes sustitutivas, divisionales, continuadas o adicionales que cubran dicha invención; (d) para presentar y tramitar solicitudes de reemisión de cualquiera de dichas patentes; (e) para procedimientos de interferencia u otros procedimientos de prioridad relacionados con dicha invención; y (f) para procedimientos legales relacionados con dicha invención y cualquier solicitud al respecto, así como cualquier patente concedida sobre la misma, incluyendo, sin limitación, procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, disputas de prioridad, procedimientos de uso público, acciones por infracción y acciones judiciales; siempre que, no obstante, los gastos en que incurramos al prestar dicha cooperación sean sufragados por dicho Cesionario.

3. Los términos y condiciones de la presente cesión redundarán en beneficio del mencionado cesionario, sus sucesores, cesionarios y demás representantes legales, y serán vinculantes para nosotros, nuestros respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

4. Por la presente garantizamos y declaramos que no hemos celebrado ni celebraremos ninguna cesión, contrato o acuerdo que entre en conflicto con el presente.

EN FE DE LO CUAL, hemos formalizado y entregado el presente instrumento al mencionado Cesionario.

Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd.
(«Cesionario»)

Por: (firmado)
Nombre: Xiaoyong Fu
Cargo: Vicepresidente Ejecutivo, Director
Fecha: 30 de junio de 2025

TESTIGOS

Firma. _____

Firma. _____

Por: (firmado)
Nombre: Ming Gao
Fecha: 06/30/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

Por: (firmado)
Nombre: Lele Sun
Fecha: 06/30/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

Por: (firmado)
Nombre: Yurong Zhang
Fecha: 06/30/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

Por: (firmado)
Nombre: Zhipeng Wu
Fecha: 06/30/2025

TESTIGOS:

Firma:
Firma:

**TRADUCCIÓN - DECLARACIÓN COMBINADA (37 CFR § 1.63) Y CESIÓN (DOBLE FINALIDAD)
PARA SOLICITUD DE PATENTE O DE DISEÑO MEDIANTE UNA FICHA DE DATOS DE SOLICITUD**

DECLARACIÓN:

La solicitud aquí identificada ha sido presentada o autorizada por mí.

Considero que soy el inventor original o uno de los inventores originales de la invención reivindicada en la solicitud.

Por la presente reconozco que cualquier declaración falsa realizada a sabiendas en esta declaración es punible, en virtud del artículo 1001 del título 18 del Código de los Estados Unidos, con una multa o una pena de prisión de hasta cinco (5) años, o ambas.

CESIÓN:

CONSIDERANDO que nosotros, los abajo firmantes,

Kyle J. Eastman, con domicilio a efectos de notificaciones en Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos de América;

Katherine J. Kayser-Bricker, con domicilio a efectos de notificaciones en Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos de América;

James John Mousseau, con domicilio en c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos de América;

Michael Barrington Martin, con domicilio en c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos de América;

Matthew Alexander Perry, con domicilio en c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos de América;

David E. Puleo, con domicilio en c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos de América;

Kanak Shail Raina, con domicilio en c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos de América;

Nilesh K. Zaware, con domicilio en c/o Halda Therapeutics OpCo, Inc., 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos de América;

son los inventores de la invención descrita y reivindicada en «COMPUESTOS HETEROBIFUNCIONALES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES» y por la presente presentan una solicitud internacional al respecto, con el número de solicitud PCT/US2024/051958, fecha de presentación 18 de octubre de 2024, y

tienen conocimiento asimismo de las siguientes solicitudes de prioridad:

N.º de solicitud	Fecha de presentación
CN 202411404732.7	9 de octubre de 2024
US 63/563,000	8 de marzo de 2024
US 63/618,075	5 de enero de 2024
US 63/544.710	18 de octubre de 2023

CONSIDERANDO QUE Halda Therapeutics OpCo, Inc. (en lo sucesivo, «el Cesionario»), con domicilio social en 115 Munson Street, Suite 101; New Haven, Connecticut 06511, desea adquirir la totalidad de los derechos, títulos e intereses sobre dicha solicitud y la invención en ella descrita, así como sobre todas las realizaciones de la invención, concebidas, realizadas o descubiertas hasta la fecha por nosotros (en lo sucesivo denominadas colectivamente «dicha invención»), así como sobre todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas «patentes») concedidas al respecto en los Estados Unidos y en países extranjeros.

POR LO TANTO, a cambio de una contraprestación válida y valiosa, cuyo recibo y suficiencia reconocemos haber recibido íntegramente de dicho Cesionario:

1. Por la presente vendemos, cedemos, transferimos y transmitimos al mencionado Cesionario, y/o confirmamos la cesión, transferencia o transmisión previa al mencionado Cesionario, la totalidad de los derechos, títulos e intereses (a) sobre dicha solicitud y dicha invención; (b) sobre todos los derechos a solicitar patentes extranjeras sobre dicha invención de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial o de otro modo; (c) sobre todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre dicha invención en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero, incluidas todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre cualquier solicitud que sea una división, sustitución o continuación de cualquiera de dichas solicitudes; y (d) sobre todas y cada una de las reemisiones o prórrogas de cualquiera de dichas patentes.

2. Por la presente, nos comprometemos y acordamos cooperar con dicho Cesionario para que este pueda disfrutar en la mayor medida posible del derecho, título e interés aquí cedidos en los Estados Unidos y en países extranjeros. Dicha cooperación por nuestra parte incluirá la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, la prestación de testimonio, la firma de peticiones, juramentos, especificaciones, declaraciones u otros documentos, y cualquier otra asistencia, todo ello en la medida en que dicho Cesionario lo considere necesario o conveniente (a) para perfeccionar en dicho Cesionario el derecho, la titularidad y los intereses aquí cedidos; (b) para tramitar cualquiera de dichas solicitudes; (c) para presentar y tramitar solicitudes sustitutivas, divisionales, continuadas o adicionales que abarquen dicha invención; (d) para presentar y tramitar solicitudes de reemisión de cualquiera de dichas patentes; (e) para procedimientos de interferencia u otros procedimientos de prioridad relacionados con dicha invención; y (f) para procedimientos legales relacionados con dicha invención y cualquier solicitud al respecto, así como cualquier patente concedida sobre la misma, incluyendo, sin limitación, procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, disputas de prioridad, procedimientos de uso público, acciones por infracción y acciones judiciales; siempre que, no obstante, los gastos en que incurramos al prestar dicha cooperación sean sufragados por dicho Cesionario.

3. Los términos y pactos de la presente cesión redundarán en beneficio del mencionado Cesionario, sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para nosotros, nuestros respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

4. Por la presente garantizamos y declaramos que no hemos celebrado ni celebraremos ninguna cesión, contrato o acuerdo que entre en conflicto con la presente.

EN FE DE LO CUAL, hemos formalizado y entregado el presente instrumento al mencionado Cesionario.

Halda Therapeutics OpCo, Inc. («Cesionario»)

Por: (firmado)

Nombre: Scott D Phillips

Cargo: Jefe Financiero

Fecha: 7/8/2025

TESTIGOS:

Firma: (firmado)

Firma: (firmado)

Por: (firmado)
Nombre: Kyle K. Eastman
Fecha: 7/16/25

TESTIGOS:

Firma: (firmado)
Firma: (firmado)

Por: (firmado)
Nombre: Katherine J. Kayser-Bricker
Fecha: 7/1/2025

TESTIGOS:

Firma: (firmado)
Firma: (firmado)

Por: (firmado)
Nombre: James John Mousseau
Fecha: 7/1/25

TESTIGOS:

Firma: (firmado)
Firma: (firmado)

Por: (firmado)
Nombre: Michael Barrington Martin
Fecha: 6/30/2025

TESTIGOS:

Firma: (firmado)
Firma: (firmado)

Por: (firmado)
Nombre: Matthew Alexander Perry
Fecha: 7/9/25

TESTIGOS:

Firma: (firmado)
Firma: (firmado)

Por: (firmado)
Nombre: David E. Puleo
Fecha: 6/30/2025

TESTIGOS:

Firma: (firmado)
Firma: (firmado)

Por: (firmado)
Nombre: Kanak Shail Raina
Fecha: 7/18/25

TESTIGOS:

Firma: (firmado)
Firma: (firmado)

Por: (firmado)
Nombre: Nilesh K. Zaware
Fecha: 7/1/2025

TESTIGOS:

Firma: (firmado)
Firma: (firmado)

TRADUCCIÓN - CONFIRMACIÓN DE CESIÓN

CONSIDERANDO QUE nosotros, los abajo firmantes, Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd., con domicilio social en el n.º 90 de Delin Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Nueva Área de Pudong, Shanghai 200131, China (en lo sucesivo, el «cedente»), titulares de derechos, títulos e intereses sobre determinadas mejoras nuevas y útiles descritas en «COMPUESTOS HETEROBIFUNCIONALES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES», para las que se presentó una solicitud de patente internacional con el número PCT/US2024/051958, el 18 de octubre de 2024, en virtud de una cesión previa de los inventores Ming Gao, Lele Sun, Yurong Zhang y Zhipeng Wu (en lo sucesivo denominados «los inventores»), y en todas y cada una de las realizaciones de la invención, concebidas, realizadas o descubiertas hasta la fecha por dichos inventores (en lo sucesivo denominadas colectivamente «dicha invención»), y en todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas «patentes») sobre la misma concedidas en los Estados Unidos y en países extranjeros;

CONSIDERANDO que WuXi AppTec (Hong Kong) Limited (en lo sucesivo, el «Cesionario»), con domicilio social en la Unidad C, 20.ª planta, OfficePlus @ Mong Kok, n.º 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong (en lo sucesivo, el «Cesionario»), desea adquirir la totalidad de los derechos, título e interés sobre dicha solicitud y la invención en ella descrita, así como sobre todas las realizaciones de la invención, concebidas, realizadas o descubiertas hasta la fecha por dichos inventores (en lo sucesivo denominadas colectivamente «dicha invención»), y sobre todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas «patentes») concedidas al respecto en los Estados Unidos y en países extranjeros.

POR LO TANTO, a cambio de una contraprestación válida y valiosa que el Cedente reconoce haber recibido íntegramente del Cesionario:

1. El citado cedente vende, cede, transfiere y transmite, y/o confirma la venta, cesión, transferencia y transmisión previas, al citado cesionario, todos los derechos, títulos e intereses del cedente (a) sobre dicha solicitud y dicha invención; (b) sobre todos los derechos a solicitar patentes extranjeras sobre dicha invención de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial o de otro modo; (c) sobre todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre dicha invención en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero, incluidas todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre cualquier solicitud que sea una división, sustitución o continuación de cualquiera de dichas solicitudes; y (d) sobre todas y cada una de las reemisiones o prórrogas de cualquiera de dichas patentes.
2. El Citado Cedente se compromete y acuerda cooperar con el Citado Cesionario para que este pueda disfrutar en la mayor medida posible del derecho, título e interés aquí transmitidos en los Estados Unidos y en países extranjeros. Dicha cooperación por parte del cedente incluirá la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, la prestación de testimonio, la firma de peticiones, juramentos, especificaciones, declaraciones u otros documentos, y cualquier otra asistencia, todo ello en la medida en que el cesionario lo considere necesario o conveniente (a) para perfeccionar en el cesionario el derecho, la titularidad y los intereses aquí cedidos; (b) para tramitar cualquiera de dichas solicitudes; (c) para presentar y tramitar solicitudes sustitutivas, divisionales, continuadas o adicionales que abarquen dicha invención; (d) para presentar y tramitar solicitudes de reemisión de cualquiera de dichas patentes; (e) para procedimientos de interferencia u otros procedimientos de prioridad relacionados con dicha invención; y (f) para procedimientos legales relacionados con dicha invención y cualquier solicitud de la misma, así como cualquier patente concedida al respecto, incluyendo, sin limitación, procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, disputas de prioridad, procedimientos de uso público, acciones por infracción y acciones judiciales; siempre que, no obstante, los gastos en que incurra dicho Cedente al prestar dicha cooperación sean sufragados por dicho Cesionario.
3. Los términos y pactos de la presente cesión redundarán en beneficio del Cesionario, sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para el Cedente, sus respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.
4. El cedente garantiza y declara por la presente que no ha celebrado ni celebrará ninguna cesión, contrato o acuerdo que entre en conflicto con el presente.

El abajo firmante, cuyo cargo se indica a continuación, está autorizado para actuar en nombre del cedente.

Cedente: Shanghai STA Pharmaceutical R&D Co., Ltd.

Fecha: 30 de junio de 2025

Firmado: (firmado)

Nombre: Xiaoyong FY

Cargo: Vicepresidente Ejecutivo, Director

Dirección: n.º 90 de Delin Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Nueva Área de Pudong, Shanghái 200131, China

Cesionario: WuXi AppTec (Hong Kong) Limited

Fecha: 30 de junio de 2025

Firmado: (firmado)

Nombre: Xiaoyong FU

Cargo: Vicepresidente Ejecutivo

Dirección: Unidad C, 20.ª planta, OfficePlus @ Mong Kok, n.º 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong

TRADUCCIÓN - CONFIRMACIÓN DE CESIÓN

CONSIDERANDO QUE nosotros, los abajo firmantes, WuXi AppTec, con domicilio social en 288 Fute Zhong Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Shanghai 200131, China (en lo sucesivo, el «cedente»), titulares de derechos, títulos e intereses sobre determinadas mejoras nuevas y útiles descritas en «COMPUESTOS HETEROBIFUNCIONALES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES», para las que se presentó una solicitud de patente internacional con el n.º PCT/US2024/051958, el 18 de octubre de 2024, en virtud de una cesión previa de los inventores Lei Zhou, Gengjie Lin, Zhixiong Liao, Xiaofeng Wu y Xing Qu (en lo sucesivo denominados «los inventores»), y en y para todas las realizaciones de la invención, concebidas, realizadas o descubiertas hasta la fecha por dichos inventores (en lo sucesivo denominadas colectivamente «dicha invención»), y en y para todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas «patentes») sobre la misma concedidas en los Estados Unidos y en países extranjeros;

CONSIDERANDO que WuXi AppTec (Hong Kong) Limited (en lo sucesivo, el «Cesionario»), con domicilio social en la Unidad C, 20.ª planta, OfficePlus @ Mong Kok, n.º 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong (en lo sucesivo, el «Cesionario»), desea adquirir la totalidad de los derechos, título e interés sobre dicha solicitud y la invención en ella descrita, así como sobre todas las realizaciones de la invención, concebidas, realizadas o descubiertas hasta la fecha por dichos inventores (en lo sucesivo denominadas colectivamente «dicha invención»), y sobre todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas «patentes») concedidas al respecto en los Estados Unidos y en países extranjeros.

POR LO TANTO, a cambio de una contraprestación válida y valiosa que el Cedente reconoce haber recibido íntegramente del Cesionario:

1. El citado cedente vende, cede, transfiere y transmite, y/o confirma la venta, cesión, transferencia y transmisión previas, al citado cesionario, todos los derechos, títulos e intereses del cedente (a) sobre dicha solicitud y dicha invención; (b) sobre todos los derechos a solicitar patentes extranjeras sobre dicha invención de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial o de otro modo; (c) sobre todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre dicha invención en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero, incluidas todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre cualquier solicitud que sea una división, sustitución o continuación de cualquiera de dichas solicitudes; y (d) sobre todas y cada una de las reemisiones o prórrogas de cualquiera de dichas patentes.

2. El Citado Cedente se compromete y acuerda cooperar con el Citado Cesionario para que este pueda disfrutar en la mayor medida posible del derecho, título e interés aquí transmitidos en los Estados Unidos y en países extranjeros. Dicha cooperación por parte del cedente incluirá la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, la prestación de testimonio, la firma de peticiones, juramentos, especificaciones, declaraciones u otros documentos, y cualquier otra asistencia, todo ello en la medida en que el cesionario lo considere necesario o conveniente (a) para perfeccionar en el cesionario el derecho, la titularidad y los intereses aquí cedidos; (b) para tramitar cualquiera de dichas solicitudes; (c) para presentar y tramitar solicitudes sustitutivas, divisionales, continuadas o adicionales que abarquen dicha invención; (d) para presentar y tramitar solicitudes de reemisión de cualquiera de dichas patentes; (e) para procedimientos de interferencia u otros procedimientos de prioridad relacionados con dicha invención; y (f) para procedimientos legales relacionados con dicha invención y cualquier solicitud de la misma, así como cualquier patente concedida al respecto, incluyendo, sin limitación, procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, disputas de prioridad, procedimientos de uso público, acciones por infracción y acciones judiciales; siempre que, no obstante, los gastos en que incurra dicho Cedente al prestar dicha cooperación sean sufragados por dicho Cesionario.

3. Los términos y pactos de la presente cesión redundarán en beneficio del Cesionario, sus sucesores, cesionarios y otros representantes legales, y serán vinculantes para el Cedente, sus respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

4. El cedente garantiza y declara por la presente que no ha celebrado ni celebrará ninguna cesión, contrato o acuerdo que entre en conflicto con el presente.

El abajo firmante, cuyo cargo se indica a continuación, está autorizado para actuar en nombre del cedente.

Cedente: WuXi AppTec

Fecha: 07 de enero de 2025

Firmado: (firmado)

Nombre: FENG ZHAO

Cargo:

Dirección: 288 Fute Zhong Road, Zona de Libre Comercio de Waigaoqiao, Shanghái 200131, China

Cesionario: WuXi AppTec (Hong Kong) Limited

Fecha: 07 de enero de 2025

Firmado: (firmado)

Nombre: FENG ZHAO

Cargo:

Dirección: Unidad C, 20.^a planta, OfficePlus @ Mong Kok, n.º 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong

TRADUCCIÓN - CONFIRMACIÓN DE CESIÓN

CONSIDERANDO QUE nosotros, los abajo firmantes, **WuXi AppTec (Hong Kong) Limited**, con domicilio social en la Unidad C, 20.^a planta, OfficePlus @ Mong Kok, n.º 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong (en lo sucesivo, el «cedente»), titular de una participación en los derechos, títulos e intereses sobre determinadas mejoras nuevas y útiles descritas en «COMPUESTOS HETEROBIFUNCIONALES Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES», en relación con la cual se presentó el 18 de octubre de 2024 una solicitud de patente internacional con el número PCT/US2024/051958, en virtud de una cesión previa de los inventores Lei Zhou, Gengjie Lin, Zhixiong Liao, Xiaofeng Wu, Xing Qu, Ming Gao, Lele Sun, Yurong Zhang y Zhipeng Wu (en lo sucesivo denominados «los inventores»), y en y sobre todas las realizaciones de la invención, concebidas, realizadas o descubiertas hasta la fecha por dichos inventores (en lo sucesivo denominadas colectivamente «dicha invención»), y en y sobre todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominados «patentes») concedidos al respecto en los Estados Unidos y en países extranjeros;

CONSIDERANDO QUE **Halda Therapeutics OpCo, Inc.** (en lo sucesivo, «el Cesionario»), con domicilio social en 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos (en lo sucesivo, el «Cesionario»), desea adquirir la totalidad de los derechos, títulos e intereses del Cedente sobre dicha solicitud y la invención en ella descrita, así como sobre todas las realizaciones de la invención concebidas, creadas o descubiertas hasta la fecha por dichos Inventores (en lo sucesivo, denominadas colectivamente «dicha invención»), así como en todas y cada una de las patentes, certificados de inventor y otras formas de protección (en lo sucesivo denominadas «patentes») sobre la misma concedidas en los Estados Unidos y en países extranjeros.

POR LO TANTO, a cambio de una contraprestación válida y valiosa que el Cedente reconoce haber recibido íntegramente del Cesionario:

1. Por la presente, el cedente vende, cede, transfiere y transmite, y/o confirma la venta, cesión, transferencia y transmisión previas, al cesionario, todos los derechos, títulos e intereses del cedente (a) sobre dicha solicitud y dicha invención; (b) sobre todos los derechos a solicitar patentes extranjeras sobre dicha invención de conformidad con el Convenio Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial o de cualquier otra forma; (c) sobre todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre dicha invención en los Estados Unidos o en cualquier país extranjero, incluidas todas y cada una de las solicitudes presentadas y todas y cada una de las patentes concedidas sobre cualquier solicitud que sea una división, sustitución o continuación de cualquiera de dichas solicitudes; y (d) sobre todas y cada una de las reemisiones o prórrogas de cualquiera de dichas patentes.

2. El cedente se compromete y acuerda cooperar con el cesionario para que este pueda disfrutar plenamente del derecho, la titularidad y los intereses aquí cedidos, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Dicha cooperación por parte del cedente incluirá la presentación inmediata de los hechos y documentos pertinentes, la prestación de testimonio, la firma de peticiones, juramentos, especificaciones, declaraciones u otros documentos, así como cualquier otra asistencia, todo ello en la medida en que el cesionario lo considere necesario o conveniente (a) para perfeccionar en el cesionario el derecho, la titularidad y los intereses aquí cedidos; (b) para tramitar cualquiera de dichas solicitudes; (c) para presentar y tramitar solicitudes sustitutivas, divisionales, continuadas o adicionales que abarquen dicha invención; (d) para presentar y tramitar solicitudes de reemisión de cualquiera de dichas patentes; (e) para procedimientos de interferencia u otros procedimientos de prioridad relacionados con dicha invención; y (f) para procedimientos legales relacionados con dicha invención y cualquier solicitud de la misma, así como cualquier patente concedida al respecto, incluyendo, sin limitación, procedimientos de oposición, procedimientos de cancelación, disputas de prioridad, procedimientos de uso público, acciones por infracción y acciones judiciales; siempre que, no obstante, los gastos en que incurra dicho cedente al prestar dicha cooperación sean sufragados por dicho cesionario.

3. Los términos y condiciones de la presente cesión redundarán en beneficio del cesionario, sus sucesores, cesionarios y demás representantes legales, y serán vinculantes para el cedente, sus respectivos herederos, representantes legales y cesionarios.

4. Dicho Cedente garantiza y declara por la presente que no ha celebrado ni celebrará ninguna cesión, contrato o acuerdo que entre en conflicto con el presente.

El abajo firmante, cuyo cargo se indica a continuación, está autorizado para actuar en nombre del cedente.

Cedente: WuXi AppTec

Fecha: 07/01/2025

Firmado: (firmado)

Nombre: FENG ZHAO

Cargo: Unidad C, 20.^a planta, OfficePlus @ Mong Kok, n.º 998 Canton Road, Kowloon, Hong Kong

Cesionario: WuXi AppTec (Hong Kong) Limited

Fecha: 08/05/2025

Firmado: (firmado)

Nombre: Scott D Phillips

Cargo:

Dirección: 115 Munson Street, Suite 101, New Haven, Connecticut 06511, Estados Unidos